

高汎用性を誇る

Intel X7000RE SFF (Small Form Factor) システム

産業向けエッジコンピューティングの最前線



KUBER-3110



RSQ-11



WSB-ASL30



小型フォームファクタ



DIN



堅牢



広い温度



ネットワーキング



リッチなインターフェース

WeLinkは、さまざまな用途に対応するシステム設計を専門としており、異なるサイズおよびI/O機能に基づいたカスタマイズを提供いたします。

最新世代のAtom: Amston Lake

- 低消費電力ながら最大8コア対応
- Alder Lake-Nとピンコンパチブル
- TCC 及び TSNをサポート
- 温度拡張に対応 (DTR= ±110)
- LPDDR5及びIn-Band ECCに対応

Average CPU Mark

- Turbo Speed: 3.6GHz
- Core: 8
- Typical TDP: 12W

Amston Lake x7835RE

11144

- Turbo Speed: 4.4GHz
- Core: 6 & Thread: 8
- Typical TDP: 15W

Alder Lake Core i3-1215UE

9643

3000 6000 9000

Performance Comparable to Core i3

エッジAIの導入がより簡単に

ディープラーニング推論を支援する機能:

- 最大32EUのIntel UHD グラフィックス
- Intel Deep Learning Boost
- Intel Advanced Vector Extensions 2
- INT8
- OpenVINO





99 (L) x 46 (W) x 92 (D) mm

KUBER-3110

Intel® Atom® x7000REシリーズ、最大4コア(オプション)

16GB オンボード LPDDR5 メモリ

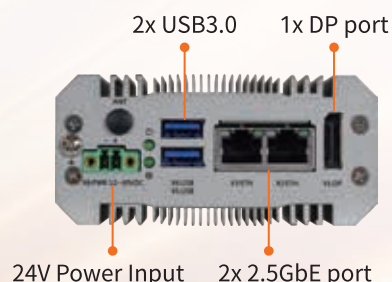
64GB オンボード eMMC 5.1 ストレージ

動作温度範囲: -20~50 °C

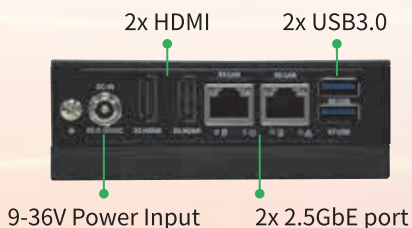
無線通信用 M.2E キー

重工業用 EMC

ベストな産業用 IoT システム



高速通信インターフェース
産業向けに最適な
コンパクトコンピューティング設計



110(W) x 110(L) x 40(H) mm

RSQ-11

Intel® Atom® x7000REシリーズ

1x DDR5-4800MHz So-DIMM (最大16GB)

オンボード eMMC 5.1 ストレージ(最大256GB)

1x M.2 Key-M Type-2280 (PCIe x4)

動作温度範囲: -20~50 °C



165(W) x 115(L) x 50(H) mm

WSB-ASL30

Intel® Atom® x7000REシリーズ

1x DDR5-4800MHz So-DIMM (最大16GB)

1x M.2 Key-M Type-2280 (SATA, PCIe x2)

動作温度範囲: -20~50 °C

フル USB-C に対応

Triple ディスプレイ (USB-C/HDMI/DP) に対応

拡張スロット: 1x M.2 Key-E Type-2230

1x M.2 Key-B Type-3042/3052

(Nano SIMカードスロット付き)

